



ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส. ๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ และ มาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึง ออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ ๕.๔.๙, ๕.๔.๑๒ และประเภทกิจการ ๕.๔.๑๔ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๕.๔.๙ กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และ/หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหรือต่อเนื่องจากขั้นตอนการผลิต เช่น Wafer Grinding, Sawed Dice, Wafer Testing, IC Testing, IC Module เป็นต้น	การผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นำมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	A ๒
๕.๔.๙.๑ กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหรือต่อเนื่องจากขั้นตอนการผลิต เช่น Wafer Grinding,	ต้องมีเงินลงทุนค่าเครื่องจักร (รวมค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง) ที่ใช้ในการผลิตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท	

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
<p>Sawed Dice, Wafer Testing, IC Testing, IC Module เป็นต้น ที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่</p> <p>๕.๔.๙.๒ กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและ/หรือชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหรือต่อเนื่องจากขั้นตอนการผลิต เช่น Wafer Grinding, Sawed Dice, Wafer Testing, IC Testing, IC Module เป็นต้น</p>		A ๓
<p>๕.๔.๑๒ กิจการผลิต Flexible Printed Circuit Board และ/หรือ Printed Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วน</p> <p>๕.๔.๑๒.๑ กิจการผลิต Flexible Printed Circuit Board และ/หรือ Multilayer Printed Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วนที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่</p> <p>๕.๔.๑๒.๒ กิจการผลิต Flexible Printed Circuit Board และ/หรือ Multilayer Printed</p>	<p>ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ</p> <p>ต้องมีเงินลงทุนค่าเครื่องจักร (รวมค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง) ที่ใช้ในการผลิตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท</p>	<p>A ๒</p> <p>A ๓</p>

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
<p>Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วน</p> <p>๕.๔.๑๒.๓ กิจการผลิต Printed Circuit Board</p> <p>ประเภทอื่นๆ และ/หรือชิ้นส่วน</p>		B ๑
<p>๕.๔.๑๔ กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) หรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ในโครงการเดียวกัน</p> <p>๕.๔.๑๔.๑ กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) หรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ในโครงการเดียวกันที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่</p> <p>๕.๔.๑๔.๒ กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) หรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ในโครงการเดียวกัน</p>	<p>ต้องมีขั้นตอนการประกอบ PCBA ที่ใช้เทคโนโลยี Surface Mount Technology ครบทั้งสายในโครงการเดียวกัน</p> <p>ต้องมีเงินลงทุนค่าเครื่องจักร (รวมค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง) เฉพาะที่ใช้ในการผลิต PCBA ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท</p>	<p>A ๓</p> <p>A ๔</p>

ข้อ ๒ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง จึงให้ปรับปรุงประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยให้ยกเลิกความในประเภทกิจการ ๕.๕.๑ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ประเภทกิจการ	เงื่อนไข	สิทธิและประโยชน์
๕.๕.๑ กิจการผลิต Wafer	ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๑๐ ปี ไม่กำหนดวงเงินภาษี

ข้อ ๓ ให้มีผลใช้บังคับกับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ออกประกาศและคำขอรับการส่งเสริมที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน